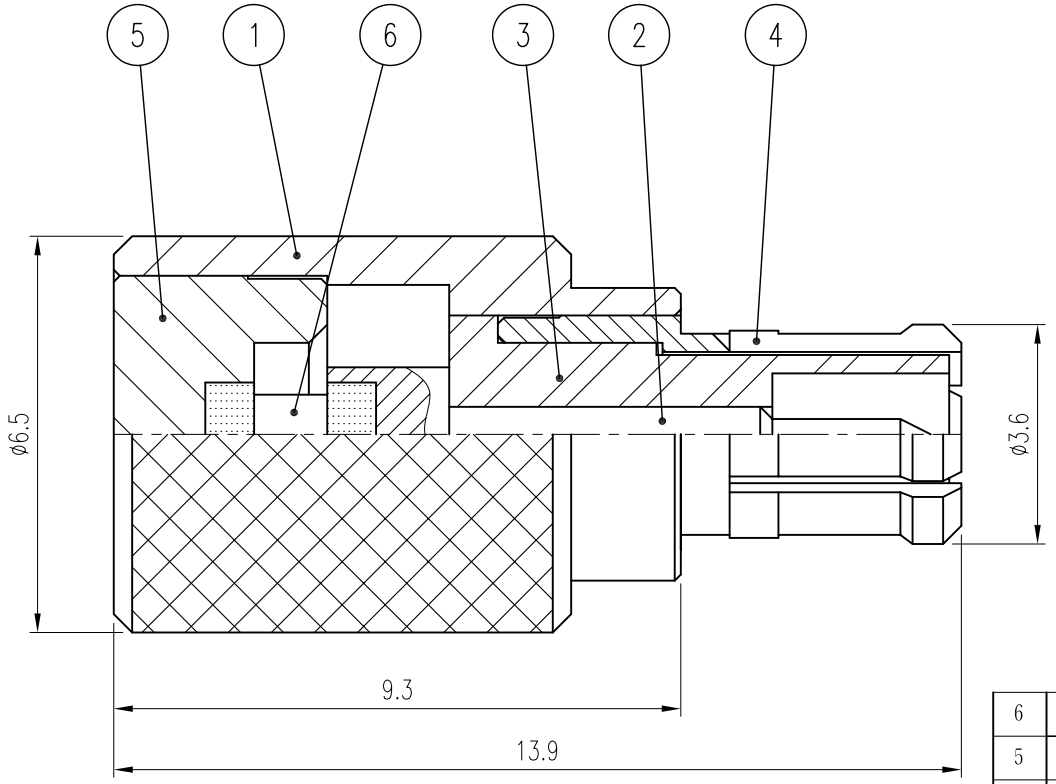
가공 / ST										
ST(기존)										
ST(개선)										

수 정 내 용

부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
1	저항 변경으로 인한 설계변경	최 충 락	김 기 영	2000. 5. 15.



품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
6	RESISTOR	1			DRE00057-N/1 (XA118)
5	COVER	1	MBsBD	Gold Plate	DCU00010-135/1 (L2021)
4	JACK	1	BeCu	Gold Plate	DJA00009-1345/1 (J1001)
3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00061-N/1 (H1046)
2	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT00075-135/1 (E1042)
1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD00091-135/1 (D1060)

대체가능재질

공통공차
.* ±0.1
.** ±0.05

재질 _____

열처리 _____

보호피막처리 _____

년월일 2000. 5. 15.

승인

검도

제도

작성부서 연 구 소

척도 8/1 단위 mm 중량 ___

KJ COMTECH
KJ COMTECH CO.,LTD.
RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

도명 TERMINATION

A4

도번 TM00032-7/1

K313-950-000